PAT-NO:

JP362047132A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62047132 A

TITLE:

PARALLEL FLAT PLATE TYPE DRY ETCHING DEVICE

PUBN-DATE:

February 28, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KIMURA, KIMIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY N/A

NEC CORP

APPL-NO:

JP60187612

APPL-DATE:

August 27, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/302

### ABSTRACT:

PURPOSE: To uniformly etch the entire surface of a wafer by differentiating a distance between electrodes at the center and the periphery of a sample to be etched.

CONSTITUTION: The lower surface of an electrode 4 opposed to an electrode 3 for placing a sample 5 is stepwisely formed from the center toward the peripheral edge, and a distance 1<SB>2</SB> between electrodes at the center of the sample 5 and a distance 1<SB>1</SB> between the electrodes at the periphery are l<SB>1</SB>>1;<SB>2</SB>. Thus, an electric field between the electrodes becomes small toward the periphery, the sample is substantially uniformly treated at etching ending time to be effective in microminiaturization. The electrode structure may be formed in a cup- shape in addition to the stepwise shape.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

卵日本国特許庁(JP)

n 特許出願公開

#### 昭62-47132 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int\_Cl\_1 .

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)2月28日

H 01 L 21/302

C-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

69発明の名称 平行平板型ドライエッチング装置

願 昭60-187612

願 昭60(1985)8月27日

公 美 砂発 明 者 木 村

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 菅 野

1. 発明の名称

平行平板型ドライエッチング装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 平行な2枚の電極の一方に被エッチング試 科を破置し、両電極間に電界を形成して被エッチ ング試料をエッチング処理する平行平板型ドライ ェッチング装置において、被エッチング試料の中 心部と周辺部とに対する前配両電極間距離を異な らせたことを特徴とする平行平板型ドライエッチ ング装罐。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置、特に最細加工精度を要求 される LS1.VLS1 のドライエッチング用の平行平板 型ドライエッチング装置に関する。

〔従来の技術〕

近年、ガスプラズマを用いたエッチング技術は、 各租半導体素子、特に LSIの微細加工技術として 広く用いられている。LSIが高機能高密度化化な

るに従いエッチングパターンはサブミクロン領域 に入り、その加工形状はますます厳しくなってい る。ドライエッチング技術はこの様な像和加工に なくてはならない技術として一般的になってきた。 ドライエッチングモードとしてはプラズマエッチ ング、スペッタエッチング、イオンピームエッチ ング等があげられ、エッチング方向性として等方 性,異方性があり、特に敬細加工については異方 性エッチングが主流となってきた。異方性エッチ ングは通常スペッタエッチング,イオンピームエ ッチング法が用いられるが、ととでは平行平板形 のスペッタエッチングの加工形状、特にエッチン グにより加工されたペターンの断面形状について 説明する。

平行平板型ドライエッチング装置の類要図を第 2 図に示す。図において、3.4 はエッチング反応 憎1内に設置された電極、2は高周波電源、5は 被エッチング試料である。

従来、エッチングの異方性はガスの種類、ガス 圧力、ガス流速に依存するほかに、特に平行平板

(2)

型は短いなどのでは、からないのでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、ないのでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、ないないでは、からは、ないのでは、からは、ないのでは、ないは、ないのでは、ないは、ないのでは、ないは、ないのでは、ないは、ないのでは、ないは、ないのでは、ないは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないではないではないでは、ないではないではないでは、ないではないではないではないではないではないではないではないではないではな

# [発明が解決しようとする問題点]

従来は第3回に示されるごとく、被エッチング 試料5に対し上部の対向電極4は試料表面に対し 平行になっている。前述の如く試料の周囲と中心 部とのエッチング終了時が積々の要因により異な り、中心部のエッチング終了が周期に比べ遅くな (3)

以下、本発明の一段施例を図により説明する。 第1図において、本実施例は被エッチング試料 5を敬聞する電極3と対向する電極4の下面を中心部から周録部に向けて階段状に形成し、被エッチング試料5の中心部に対する電極間距離 22と周辺部に対する電極間距離 21とを異ならせ(21>42). 被エッチング試料5の中心部に対し、周囲に向って電極3.4間の電界分布が小さくなるようにしたものである。

本発明によれば、被エッチングは料の中心部に対し、被エの電極間の電気分布があって電気の中心がある。本質を関しているのでは、なななの中心のでは、対対の中心のでは、対対の中心のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対のでは、対対が対応をした。できるとともできる。

(発明の効果)

ることがわかっている。 従来の平行平板程ドライェッチング装置は、 被エッチング試料表面の中心部分と周囲部分ではエッチング終止時が異なり、 は明部分が早くエッチングされて しまり等の 不具合が多く、信頼性的にも大きな問題となっていた。 ことも大きな要因となっている。

本発明は被エッチング試料装面を均一にエッチングする平行平板ドライエッチング装置を提供するものである。

# [ 問題点を解決するための手段]

本発明は平行な2枚の電極の一方に被エッチング試料を収置し、両電を間に電界を形成して被エッチング試料をエッチング処理する平行平板型ドライエッチング装置において、被エッチング試料の中心部と周辺部とに対する前配両電極間距離を異ならせたことを特徴とする平行平板型ドライエッチング装置である。

( 寒施例 ]

(4)

以上説明したように本発明は平行平板型エッチング装置において、被エッチング試料製而に対向する電板間距離を中心部から周囲へむかって異ならせて電界分布を変えることにより、被エッチング試料の中心部から周囲迄均一なエッチングを行うことができる効果がある。

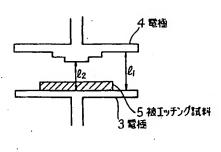
### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す断面図、第2 図は従来の平行平板型エッチング装置の断面図、 第3図は従来の電極を示す断面図である。

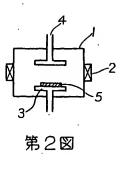
1 … エッチング反応槽、 2 … 高周放電源、3.4 … 電極、 5 … 被エッチング試料

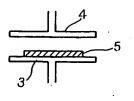
> 特許出願人 日本電気株式会社 代 理 人 弁理士 菅 野 中

> > (6)



第1図





第3図